

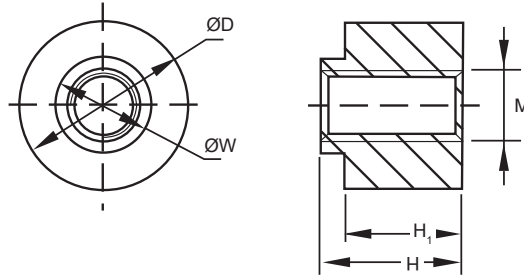
AH-SMID-MIS Abstandhalter



Merkmale

- für SMT-Bestückung
- als Wire-to-Board und Board-to-Board Verbindung im Hochstrombereich oder als Befestigung von Leiterplatten an Gehäusen bzw. Kabel auf Leiterplatte
- Material: Messing verzinkt

Abmessungen ► Einheit = mm



Art.-Nr.	Typ	M	H (mm)	H ₁ (mm)	ØD (mm)	ØW (mm)	IR (A)	Anzugsdrehmoment
096 013 004	AH-SMID-MIS-M3-3	M3	4,0	3,0	7,0	4,0	50	0,5Nm
096 013 0044	AH-SMID-MIS-M3-3-6	M3	4,4	3,0	6,0	4,2	50	0,5Nm
096 013 006	AH-SMID-MIS-M3-5	M3	6,0	5,0	7,0	4,0	50	0,5Nm
096 014 003	AH-SMID-MIS-M4-3	M4	4,0	3,0	7,0	5,0	50	1,2Nm
096 014 005	AH-SMID-MIS-M4-5	M4	6,0	5,0	7,0	5,0	50	1,2Nm
096 015 005	AH-SMID-MIS-M5-5	M5	6,0	5,0	9,0	6,0	70	2,2Nm



Technische Daten

Beschreibung

Material	Messing verzinkt
Oberfläche	Zinn
Stärke Lötpaste	150 µm
Hitzebeständigkeit	-55 °C bis +150 °C
Verpackungseinheit	lose, Tape and Reel